第 24 卷第 5 期 2007 年 10 月

热屏等温型热流计仿真模型分析

高庆华, 郄殿福 (北京卫星环境工程研究所, 北京 100094)

摘要:文章建立了热屏等温型热流计的简化仿真模型,对此模型进行稳态和瞬态模拟标定,并与近似理 论分析结果进行比较,验证了仿真模型的正确性。计算了敏感片背面发射率不同时的静态灵敏度和温度瞬态 响应特性,结果表明,敏感片背面发射率高时,瞬态响应速度快,静态灵敏度低;在选择敏感片背面发射率 时,要综合考虑静态灵敏度和瞬态响应速度。文章建立的热流计仿真模型可以提供热流计分析平台,为设计 和优化热流计提供参考。

关键词: 热量测量; 仿真模型; 标定; 发射率 中图分类号: V416.8; V416.5 文献标识码: A

文章编号: 1673-1379(2007)05-0310-04

1 前言

在航天器热平衡试验中,当采用红外加热笼 或红外灯阵模拟航天器空间外热流时,必须测量 航天器表面吸收的热流密度。当前测量航天器吸 收热流密度的热流计主要采用热屏等温型热流 计。但是在使用过程中发现,该型热流计在测量 稳态大热流时误差较小,而在测量稳态低热流时 误差较大;尽管考虑了非稳态项的影响,但存在 瞬态响应较慢的问题。本文从热流计模型仿真入 手,建立热流计的简化模型,对此模型进行稳态 和瞬态标定,并与近似理论分析结果进行比较, 验证了仿真模型分析的正确性与可行性;比较并 分析了敏感片背面发射率改变时的静态灵敏度和 温度响应时间常数,并得到相关结论。文中建立 的热流计仿真模型可以为热流计的分析提供平台 和基础,为设计和优化热流计提供参考。

2 热流计仿真模型的建立

为进行模拟标定试验,建立常规热屏等温型 热流计模型(如图1所示)。热流计包括3部分: 敏感片、支撑柱(4个)和热屏。各部分材料、 尺寸及物性参数见表1。



Fig. 1 The simplified model of heat flux sensor

 $q_{\rm a} = F_1 \frac{{\rm d}T}{{\rm d}\tau} + F_2(T - T_{\rm h}) + F_3 \sigma (T^4 - T_{\rm h}^4) + \varepsilon_s \sigma T^4, \quad (1)$

式中:T、 T_h 分别为敏感片与热屏的温度,K; F_1 、

 F_2 、 F_3 分别为通过标定数据确定的系数; τ 为时

间, s; ε_s 敏感片上表面的发射率; q_a 为敏感片表

Iable I Material, size and physical parameters of each part						
名 称	材 料	尺寸	密度 ρ	比热 C	导热率 λ	发射率
		/mm	/(kg·m ⁻³)	$/(J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})$	$/(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	3
敏感片	石英玻璃	40×40×0.2	2100	733	1	0.82(上、侧)
支撑柱	Telfon	φ1.0×5.8	2130	1060	0.17	1
热屏	Al	43×43×8	2719	871	202.4	1

表1 各部分的材料、尺寸及物性参数

3 热流计仿真模型的应用

3.1 热流计仿真模型的标定

3.1.1 仿真模型的稳态标定

当热流计在真空低温下使用时,假设敏感片 温度场均匀,则敏感片有如下热平衡方程^[1]:

收稿日期: 2007-04-25; 修回日期: 2007-06-19

作者简介:高庆华(1980-),男,在读硕士研究生,专业方向为人机与环境工程。联系电话:(010)68746142。郄殿福 (1967-),男,研究员,硕士学位,主要从事航天器空间环境模拟试验与研究。联系电话:(010)68746199。 面的吸收热流密度, W/m²。

当式(1)中 dT/dτ=0 时,为稳态标定。

对图 1 建立的热流计模型进行稳态模拟标定。 边界条件及简化假设如下:外热流垂直入射到热流 计的上方;敏感片背面涂黑,敏感片上表面和侧面 发射率均为 0.82;热屏的底部和侧面保持恒温为 *T*_h=323 K,热屏各部分均为黑体表面;OSR 片在 空间运行时吸收热流一般不超过 300 W/m²,因此 假设吸收热流不大于 300 W/m²。

在标定时,要逐步改变外热流 qa的大小,因 此需要提供均匀的外热流,而在现有模型中没法 提供这种均匀热流。为此,在做这个热流计的模 拟验证时,在敏感片上面加一盖子(见图 2)。盖 子距离敏感片 1 mm,相对敏感片的尺寸很小,假 设盖子为等温黑体,可以认为盖子顶端提供了均 匀热流。模拟时,通过调节盖子温度的大小来调 节敏感片吸收外热流。等温盖子的温度、盖子提 供的敏感片吸收外热流大小及模拟得到的敏感片 温度的关系见表 2。得到吸收热流为 5 W/m²时敏 感片的温度分布如图 3 所示。



图 2 热流计标定模型 Fig.2 The calibration model of the heat flux sensor

表 2 模拟的外热流及其对应温度 Table 2 Simulated heat flux and the corresponding temperature

吸收热流	对应盖子温度	敏感片中心温度
/(W·m ⁻²)	/K	/K
5	101.83	278.67
10	121.10	279.23
25	152.28	280.88
50	181.09	283.56
75	200.41	286.19
100	215.35	288.74
125	227.71	291.22
150	238.33	293.64
175	247.69	296.01
200	256.10	298.31
225	263.75	300.57
250	270.79	302.77
275	277.32	304.93
300	283.42	307.05





对表 2 的稳态模拟试验结果进行标定,得到 敏感片吸收热流 *q* 与敏感片中心温度 *T* 的关系为 *q*=10.278×10⁻⁸*T*⁴+0.044738827*T*-627.2793348。(2) 稳态标定曲线如图 4 所示。



3.1.2 仿真模型的瞬态标定

瞬态模拟标定时,分别加入不同的吸收外热 流,逐步改变外加热流的大小,在每个所加热流密 度值下的测量要求延续到敏感片达到热稳定为止。 根据敏感片温度变化情况,改变各个时刻的热流密 度为: 0~250 s, 5 W/m²; 250~430 s, 50 W/m²; 430~610 s, 100 W/m²; 610~840 s, 150 W/m²; 840~ 1 050 s, 200 W/m²; 1 050~1 269.2 s, 250 W/m²; 1 269.2~1 500 s, 300 W/m²。得到模拟的敏感片温 度变化情况如图 5 所示。



图 5 瞬态标定时敏感片温度变化情况 Fig.5 The sensor's temperature variation in transient calibration

对瞬态标定结果进行处理。参考多元线性方程的参数估计^[2],令

$$Y = q_{a} - \varepsilon_{s}\sigma T^{4}, \quad X_{1} = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\tau},$$

$$X_{2} = T - T_{b}, \quad X_{3} = \sigma (T^{4} - T_{b}^{4}),$$
(3)

那么

$$Y = F_1 X_1 + F_2 X_2 + F_3 X_3$$
 (4)

对模拟标定过程得到的数据进行处理,得到 *F*₁、*F*₂和*F*₃:

$$F_1 = 231.134731$$
, $F_2 = 0.00416993$,

 $F_3 = 0.998588$

得到标定表达式为

$$q_{\rm a} = 231.134731 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\tau} + 0.00416993(T - T_{\rm h}) + 0.998588 \times \sigma(T^4 - T_{\rm h}^4) + 0.82 \times \sigma T^4 \quad \circ \qquad (5)$$

3.1.3 仿真模型的标定验证

对于 OSR 片热屏等温型热流计的敏感片来 说, 其传热方式见图 6。

根据能量守恒,有

$$\Phi = \Phi_0 + \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4, \tag{6}$$

式中: **0**为敏感片上表面吸收的外热流, W; **0** 为敏感片内能变化量, W; **0**</sup>1 为敏感片下表面(除 支柱外)通过辐射向热屏传递的热流, W; **0**2 为 敏感片侧面向热屏传递的热流, W; **0**3 为敏感片 通过支柱向热屏的热流, W; **0**4 为敏感片上表面 向外辐射的热流, W。



图 6 敏感片传热示意图 Fig.6 Heat transfer of sensor

假设敏感片温度场一致,则有 $q_{a}A = \rho c V \frac{dT}{dt} + \varepsilon \sigma (T^{4} - T_{h}^{4})(A - 4A_{0}) + \varepsilon_{ss} \sigma (T^{4} - T_{h}^{4}) \cdot 4A_{l} + \frac{\lambda_{l}}{\delta} \cdot 4A_{0}(T - T_{h}) + \varepsilon_{ss} \sigma T^{4} \cdot A, (7)$

式中: q_a 为上表面吸收的热流密度, W/m²; A、 A_0 、 A_1 分别为敏感片表面积、支柱的截面积和敏 感片的侧面积, m²; ε 为敏感片底面发射率; ρ 为 敏感片的密度, kg/m³; c 为敏感片比热容, J/(kg·K); ε_{si} 为敏感片上表面和侧面发射率; σ =5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴), 为斯忒藩—玻耳兹曼常 量; T、 T_h 分别为敏感片和热屏的温度, K; λ_1 为 支柱的热导率, W/(m·K); δ 为支撑柱长度, m。 得到稳态标定结果为

 $q = 10.378 \times 10^{-8} T^4 + 0.05755073 T - 642.1215239.$ (8)





图 7 模拟标定与近似理论标定的比较 Fig.7 Comparison between simulation and theoretical

calibration

瞬态标定结果

$$q_{\rm a} = 230.895 \frac{{\rm d}T}{{\rm d}\tau} + 0.05755073(T - T_{\rm h}) +$$
(9)
1.0103365× $\sigma(T^4 - T_{\rm h}^4) + 0.82\sigma T^4$

与模拟标定式(5)很接近。

3.2 敏感片背面不同发射率的影响分析

3.2.1 静态灵敏度

下面考虑敏感片背面发射率 *ε* 改变时,敏感 片灵敏度的变化情况。根据定义:传感器的灵敏 度为其输出的变化量与引起该变化量的输入变化 量之比,则热流计的静态灵敏度为

$$S = \frac{\Delta T}{\Delta q} \,. \tag{10}$$

改变 ε 时,会得到不同灵敏度,如图 8 所示。 当敏感片底面发射率 ε 从 1 降低到 0.013 时,灵 敏度提高显著,尤其是在低热流段。在吸收热流 为 10 W/m² 时,灵敏度从 0.1 m²·K/W 提高到了 1 m²·K/W,提高 10 倍左右;当 $\varepsilon > 0.4$ 时,灵敏 度基本稳定在 0.2 m² • k/W 以下,此时改变 ε 对 灵敏度影响不大。



图 8 不同 ε 下的灵敏度比较 Fig.8 Comparison of sensitivity under different values of ε 3.2.2 瞬态阶跃响应特性

主要对热流计阶跃响应时间常数进行分析。 参考非稳态传热和传感器的时间常数定义方法, 定义热流计的时间常数为:过余温度达到初始过 余温度的 36.8%所经历的时间。

$$\frac{T(\tau) - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} = 36.8\% , \qquad (11)$$

式中: τ 为时间常数, s; *T*₀、*T*_∞分别为敏感片的 初始温度和平衡温度, K。

由于热流计在航天器热试验中的特殊边界条件,从传感器角度来说,热流计为一阶非线性系统,其时间常数与敏感片背面发射率 ε 、面积热容 $\rho c \delta$ 、吸收热流密度 q、热屏温度 T_h 和初始温度 T_0 有关。对于 OSR 片作为敏感片来说, $\rho c \ \delta$ 很难改变,且 q 是外部变量,可控的仅为 ε 、 T_h 和 T_0 。固定 q=5 W/m², $T_h=323$ K,作出热流计时间常数与 ε 和 T_0 的关系见图 9。

从图 9 中可以看出: $\epsilon \pi T_0$ 降低时,时间常 数变大; $\epsilon \pi T_0$ 升高时,时间常数变小。



3.2.3 敏感片背面发射率的选择

当敏感片背面为高发射率涂层时,热流计有 很好的瞬态响应速度,但静态灵敏度低;当敏感 片背面为低发射率涂层时,热流计的静态灵敏度 高,但瞬态响应速度低。因此,选择敏感片背面 发射率时,要综合考虑热流计的瞬态响应速度和 静态灵敏度。

4 结论

(1)本文建立了热屏等温型热流计的仿真模型,对此模型进行了稳态和瞬态模拟标定,并与近似理论分析结果进行比较,验证了仿真模型的正确性与可行性,为热流计的进一步分析建立了模型基础。

(2) 对敏感片背面发射率改变时的静态灵敏 度和温度瞬态响应时间常数进行了比较分析,背 面发射率高时,静态灵敏度低;背面发射率高时, 瞬态响应速度快。在选择敏感片背面发射率时, 要综合考虑热流计瞬态响应速度和静态灵敏度;

(3) 建立的热流计仿真模型可以为热流计的分析 提供平台和基础,为设计和优化热流计提供参考。

参考文献 (References)

- 黄本诚,马有礼,.航天器空间环境试验技术[M].北 京:国防工业出版社,2002:263-265[Huang Bencheng, Ma Youli. Space environment test technology of spacecraft[M]. Beijing: National Defence Industry Press, 2002:263-265]
- [2] 刘扬,张华丽. 测量数据处理及误差理论[M]. 北京: 原子能出版社, 1997: 179-181[Liu yang, Zhang huali. Measure data management and errors theory[M]. Beijing: The Atom Energy Press, 19975:179-181]